

(19) 日本特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-152236

(43) 公開日 平成11年(1999)6月8日

(51) Int.Cl. ⁷	分類記号	PI
C07C 19/08		C07C 19/08
B23K 1/00		B23K 1/00
C07C 19/01		C07C 19/01
		31/04
C11D 7/50		C11D 7/50
新発請求 未請求 請求項の最6 OL 外国出願 (全9頁) 最終頁に添く		
(21) 出願番号	特開平10-215354	(71) 出願人 E9005494
		エルフ・アトケム・エス・アー
(22) 出願日	平成10年(1998)7月30日	ELF ATOCHEM SOCIETE
		ANONYME
(31) 優先権主張番号	97 09 775	フランス国, B200・ピコト・クル・
(32) 優先日	1997年7月31日	ミシユレー、4・エ・8・ラ・デフアン
(33) 優先権主張国	フランス (FR)	ス・10
		(72) 発明者
		パスカル・ミシヨ
		フランス国, B5210・サン・グラシヤン、
		ブルバール・パステール・SS
		(74) 代理人 弁護士 川口 健雄 (特2名)

(54) 【発明の名称】 固体表面を処理するための1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン、塩化メチレンおよびメタノールをベースとする類似共融混合物

(57) 【要約】

【課題】 プラスチック等の固体表面に使用できる固体表面処理用混合物の提供。

【解決手段】 固体表面を処理 (特に脱フラックス) するための組成物において1, 1, 1, 2-トリフルオロ-1, 2, 2-トリフルオロエタンおよび1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタンを置き換えるために、本発明は、75〜95重量%の1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン、1〜15重量%の塩化メチレンおよび1〜10重量%のメタノールを含む類似共融混合物の使用を開示する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 75〜95重量%の1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン、1〜15重量%の塩化メチレンおよび1〜10重量%のメタノールからなる類似共融混合物。

【請求項2】 85〜90重量%の1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン、5〜10重量%の塩化メチレンおよび2〜5重量%のメタノールを含む、請求項1に記載の混合物。

【請求項3】 さらに少なくとも1種の安定剤を含む、請求項1または2に記載の混合物。

【請求項4】 安定剤の割合が混合物の総重量に対して0.01〜5%である、請求項3に記載の混合物。

【請求項5】 請求項1〜4のいずれか一項に記載の混合物の、固体表面の処理、特に印刷回路の脱フラックスおよび機械部品の脱脂への適用。

【請求項6】 請求項1〜4のいずれか一項に記載の混合物の、固体表面の乾燥または脱水への適用。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、フッ素化炭化水素の分野に関し、とりわけ、固体表面の処理、特に固体表面の乾燥、脱脂、脱脂またはドライクリーニングに対する種々の操作で使用できる新規類似共融混合物に関する。

【0002】

1, 2-トリフルオロ-1, 2, 2-トリフルオロエタン (F113) の商品名で知られる) は、工業において、各種固体表面 (金属、ガラス、プラスチックおよび複合材料) を洗浄し、脱脂するために広く使用されている。電子工業において、印刷回路に付着するフラックスを除去するために、はんだフラックスを洗浄するための適用の他に、その用途としては、大きい金属部品の脱脂および高品質で高精度の機械部品 (例えば、ジャイロスコップおよび軍事、航空宇宙または医療用機器など) の洗浄が挙げられる。その各種用途において、F113は、他の有機溶媒 (例えば、メタノール) としばしば混合され、好ましくは、分離しないし、脱フラックスにおいて使用する場合は、気相での組成物が液相での組成物と実質的に同じである、共沸または類似共融混合物の形で組合わされる。

【0003】 F113は、工業において、各種固体表面の水性媒体で洗浄した後の乾燥または脱水に対しても使用されている。この用途では、乾燥した基板の表面に残っている水を除去する目的で、F113に1つ以上の界面活性剤を添加することが多い (例えば、FR2353625、FR2527625、EP90677およびEP1894366の特許ならびにこれらの特許で引用されている文献を参照)。

【0004】 F113は、成層図のオゾンを吸収し、または分解する強い活性があるクロロフルオロ炭素 (CFC) に属するので、これらの各種用途では、それを1, 1-ジクロロ-1-フルオロエタン (F141b) の商品名で知られている) で置き換えることが奨励されている。

【0005】 F141bのオゾン破壊係数 (ODP) はF113よりもかなり小さいが、それでもゼロではなく、この物質の使用はすでに制限されている。

【0006】 この問題を解決するために、米国特許第360834号では、F113またはF141bを、80〜95重量%の1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオロプロパン (F368mf) の、90〜95重量%の塩化メチレンおよび1〜10重量%のメタノールからなる共融混合物で置き換えることが奨励されている。しかし、この混合物の高い塩化メチレン含量 (最少30%) は、金体または部分的に融いプラスチックからなる固体表面の処理の場合、これらの材料にひび割れまたは亀裂を引き起こし、および/またはそれらを粘着性にするので、その混合物は使用できない。

【0007】

【課題を解決するための手段】 そこで、15重量%以下の塩化メチレンを含む、残りは75〜95重量%の純粋なF368mfおよび1〜10重量%のメタノールからなり、塩化メチレンの最少含量が1重量%である混合物を使用することにより、この欠点を克服でき、上記の共融混合物の利益が本質的に全て保持できることが見いだされた。

【0008】

【発明の実施の形態】 この混合物により、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン-コポリマー (ABS)、ポリカーボネート (PC) およびポリメチルメタクリレート (PMMA) などの感受性材料の問題のない洗浄が可能である。さらに、この混合物は、標準的測定条件 (ASTM規格D3828) 下では引火点を示さず、従って、全く安全に使用できる。

【0009】 本発明に係る混合物に好ましい混合物は、86〜90重量%のF368mf、5〜10重量%の塩化メチレンおよび2〜5重量%のメタノールを含む。

【0010】 F113またはF141bをベースとする公知組成物と同様に、本発明に係る混合物は、所望ならば、乾燥工程中に起こる可能性がある加水分解および/またはラジカル攻撃に対して安定化させることができ、この目的のために、例えばニトロアルカン、アセタールまたはエポキシドなどの通常の安定剤を添加する。安定剤の割合は、混合物の総重量に対して0.01〜5%の範囲である。

【0011】 本発明に係る混合物は、F113またはF141bをベースとする公知組成物と同じ条件下、同じ方法に従って使用することができる。

【0012】 本発明に係る混合物は、シリコーン製品、

【外国語明細書】

1. Title of Invention

QUASI-ANISOTROPIC MICROTYPE BASED ON

1,1,1,1,3,3-PENTAFLUOROBUTANE, METHYLENE CHLORIDE AND

METHANOL FOR THE TREATMENT OF SOLID SURFACES

2. Claims

1. Quasi-asotropic mixture consisting of, by weight, from 75 to 95% of 1,1,1,3,3-pentafluorobutane, from 1 to 15% of methylene chloride, and from 1 to 10% of methanol.

2. Mixture according to Claim 1, containing from 85 to 90% of 1,1,1,3,3-pentafluorobutane, from 5 to 10% of methylene chloride and from 2 to 5% of methanol.

3. Mixture according to Claim 1 or 2, furthermore comprising at least one stabilizer.

4. Mixture according to Claim 3, in which the proportion of stabilizer is from 0.01 to 5% relative to the total weight of the mixture.

5. Application of a mixture according to one of Claims 1 to 4 to the treatment of solid surfaces, in particular to the defluxing of printed circuits and to the degreasing of mechanical parts.

6. Application of a mixture according to one of Claims 1 to 4 to the drying or dewetting of solid surfaces.

特にシリコーングリースを溶解する。従って、表面上にシリコーン粉体等のある製品の表面またはこの種の液体のこれらの物品への付着に使用でき、例えば、本発明に係る風呂桶におけるシリコーン樹脂にこれらの製品に導入した。

【0013】本発明に係る混合物は可燃性であり、簡単に燃焼する。従って、高速レーザープリンターにおいて、全く安全に使用することができる。

【0014】
ることが分かった。

【実施例】 下記実施例により本発明を説明するが、本発明 10 【0017】

【表1】
明は以下の実施例に限定されるものではない。

	FS5 中	CH ₂ Cl ₂	メタノール	結晶物 (重量%)	CH ₃ NO ₂
初期混合物	89	7	3.5	0.5	
サンプリング成分	88.8	6.9	4	0.3	

只

【0018】実施例2
 6 重量部の炭酸カルシウム (PC-B-35 標準モデル) に *ortho*-phenylene をベースとするフラスクス (ALPHEMAT社製のフラスクス R8 P) を散布し、220°C で 30 秒間焼付けた。

【0019】これらの回路は、実施例1の図面と同図合

【0019】これらの回路は、実施例1の疑似共鳴器を

フロントページの書き

(51)Int.Cl. ⁶	類別配号	F 1	G	E
C 11 D 7/60		C 11 D 7/60		
C 23 G 5/02		C 23 G 5/02		
F 26 B 21/00		F 26 B 21/00		
G 02 C 13/00		G 02 C 13/00		
H 05 K 3/28		H 05 K 3/28		
///C 11 D 7/60				
7:30				

3. Detailed Description of Invention

The present invention concerns the field of fluorinated hydrocarbons, and relates more particularly to a novel quasi-azeotropic mixture which can be used in various operations for treating solid surfaces, in particular for drying, cleaning, degreasing or dry-cleaning solid surfaces.

1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane (known in the trade by the name F113) has been used widely in industry for cleaning and degreasing a variety of solid surfaces (metal, glass, plastic and composite parts). Further to its application in electronics for cleaning soldering fluxes in order to remove the flux sticking to printed circuits, mention may be made of its applications for degreasing large metal parts and cleaning high-quality, high-precision mechanical parts such as, for example, gyroscopes and military aerospace or medical equipment. In its various applications, F113 has most often been combined with other organic solvents (for example methanol), preferably in the form of azeotropic or quasi-azeotropic mixtures which do not demix and which, when used in reflux, have substantially the same composition in the vapour phase as in the liquid phase.

F113 has also been used in industry for drying or dewetting various solid substrates after they have been cleaned in an aqueous medium. In this application, intended to remove the water remaining on the surface of the substrates which have been cleaned, F113 was

often supplemented by one or more surfactants (see for example Patents FR 2 353 625, FR 2 327 623, EP 90617 and 189 436, as well as the references cited in these patents).

Since F113 belongs to the chlorofluorocarbons (CFCs) suspected of attacking or degrading stratospheric ozone, it has been proposed to replace it in these various applications by 1,1-dichloro-1-fluoroethane (known under the name F141b).

Although the ozone depletion potential (ODP) of F141b is much less than that of F113, it is nevertheless not zero, and the use of this substance has already been regulated.

In order to solve this problem, it has been proposed in US Patent 5 350 334 to replace F113 or F141b by an azeotropic mixture consisting, by weight, of from 30 to 69% of 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (F365 mfc), from 30 to 60% of methylene chloride and from 1 to 10% of methanol. However, the high methylene chloride content of this mixture (30% minimum) makes it unusable for treating solid surfaces consisting entirely or partially of fragile plastics, because its use causes crazing or cracks on these materials and/or makes them tacky.

It has now been found that this drawback can be overcome, and essentially all the advantages of the azeotropic mixture mentioned above can be retained by using a mixture containing, by weight, no more than 15% of methylene chloride, the remainder consisting of from

75 to 95% purely of F365 mfc and from 1 to 10% of methanol, the minimum methylene chloride content being 1%.

This mixture allows unproblematic cleaning of sensitive materials such as acrylonitrile-butadiene-styrene copolymers (ABS), polycarbonates (PC) and polymethyl methacrylates (PMMA). Furthermore, this mixture does not exhibit a flashpoint under standard determination conditions (ASTM standard D 3828) and therefore makes it possible to work in full safety.

A more particularly preferred mixture according to the invention contains, by weight, from 85 to 90% of F365 mfc, from 5 to 10% of methylene chloride and from 2 to 5% of methanol.

As in the known compositions based on F113 or F141b, the mixtures according to the invention may, if so desired, be stabilized against the hydrolysis and/or the radical attacks which may take place during cleaning processes. To this end, they are supplemented by a customary stabilizer such as, for example, a nitroalkane, an acetal or an epoxide, it being possible for the proportion of stabilizer to range from 0.01 to 5% relative to the total weight of the mixture.

The mixtures according to the invention can be used under the same conditions and according to the same techniques as the prior compositions based on F113 or F141b.

The mixtures according to the invention dissolve silicone products, in particular silicone

greases. They can therefore be used to clean parts which have silicone derivatives on the surface or to deposit derivatives of this type on these parts, for example by soaking these parts in a solution of silicone in a mixture according to the invention.

The mixtures according to the invention are non-flammable and evaporate quickly. They can therefore be used, in full safety, in high-speed laser printers.

The following examples illustrate the invention without limiting it.

EXAMPLE 1

150 g of a mixture containing, by weight, 89% of F365 mfc, 3.3% of methanol, 7% of methylene chloride and 0.5% of nitromethane (stabilizer) were introduced into an ultrasonic cleaning vessel.

After the system had been refluxed for one hour, an aliquot of the vapour phase was sampled.

Analysis of this, by gas chromatography (see table below), showed that the composition of the mixture is virtually unchanged and that it is stabilized in the vapour phase.

	Composition (% by weight)		
	F365 mfc	CH ₂ Cl ₂	Methanol
Initial mixture	89	7	3.3
Sampled fraction	88.8	6.9	4
			0.5
			0.3

EXAMPLE 2

Five test circuits (IPC-B-25 standardized model) were coated with colophene-based flux (flux REF from the company ALPHAMETAL) and stoved at 220°C for 30 seconds.

These circuits were cleaned using the quasi-isotropic mixture in Example 1, in a small ultrasound machine for 3 minutes by immersion and 3 minutes in vapour phase.

The cleaning was evaluated according to the IPC 2.3.26 standardized procedure with the aid of a precision conductimeter. The value obtained, 2.2 µg/cm² eq. NaCl, is less than the professionally tolerated ion impurity threshold (2.5 µg/cm² eq. NaCl).

1. Abstract

In order to replace 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane and 1,1-dichloro-1-fluoroethane in compositions for treating solid surfaces (in particular defluxing), the invention proposes the use of a quasi-isotropic mixture containing, by weight, from 75 to 95% of 1,1,1,3,3-pentafluorobutane, from 1 to 15% of methylene chloride and from 1 to 10% of methanol.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.